

杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈
- 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 23,500 万元到 27,500 万元；预计 2025 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 24,000 万元到 28,000 万元。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2025 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 23,500 万元到 27,500 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、预计 2025 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 24,000 万元到 28,000 万元，与上年同期相比，将增加 11,380.50 万元到 15,380.50 万元，同比增加 90.18 %到 121.88 %。

（三）本期预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-2,492.39 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12,619.50 万元。

（二）每股收益：-0.02 元。

三、本期业绩变动的主要原因

（一）报告期内，公司深入实施“一体化”战略。一方面，公司通过持续推

出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、汽车、新能源、工业、通讯和算力等高门槛市场的拓展力度，公司总体营收保持了较快的增长势头。另一方面，公司通过积极扩大产出、采取各项降本增效举措，使得公司产品综合毛利率保持了基本稳定。

（二）报告期内，公司子公司士兰集成 5、6 吋芯片生产线、子公司士兰集昕 8 吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科 12 吋芯片生产线均保持满负荷生产，盈利水平进一步改善。公司子公司成都士兰（包括成都集佳）功率模块和功率器件封装生产线积极扩大产出，盈利水平保持稳定。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日